

### 锦州神工半导体股份有限公司 关于2022年度利润分配的公告

锦州神工半导体股份有限公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 本次利润分配每10股派发现金红利1.00元(含税)，不送红股，不进行公积金转增股本。  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案  
经董事会审议通过并经特别普通合伙人决议，截至2022年12月31日，锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度归属于上市公司股东的净利润为人民币158,414,626.89元，公司可供分配利润为人民币419,549,108.75元。经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：  
(一)利润分配方案  
1. 本次利润分配方案如下：  
公司以总股本10亿股为基数，向全体股东派发现金红利1.00元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本101,000,000股，以此计算合计派发现金红利101,000,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为10.12%。公司不送红股，不进行公积金转增股本。  
2. 本年度现金分红比例低于30%的情况说明  
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为158,414,626.89元，公司累计未分配利润为419,549,108.75元，公司以2022年度末的现金红利1.00元(含税)计算，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分析如下：  
(一)公司所处行业及特点  
公司所处行业为半导体行业，具有技术密集、资本密集、研发投入大、产品生命周期长、市场竞争激烈等特点。同时，行业具有周期性，受宏观经济波动影响较大。此外，行业具有高技术壁垒，研发投入大，产品迭代快，对人才和技术的要求较高。

### 锦州神工半导体股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
经中国证监会核准，并经特别普通合伙人决议，公司于2022年4月10日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

募集资金总额	77,486.94	本年度投入募集资金总额	21,000.49
--------	-----------	-------------	-----------

### 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

一、投资目的  
为进一步提高公司资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

二、投资品种  
公司将选择低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于货币市场基金、债券型基金、结构性存款等。

三、投资期限  
公司将根据市场情况，灵活调整投资期限，最长不超过12个月。

四、投资额度  
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元(含本数)。

五、投资程序  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行审批程序。

六、风险提示  
公司将密切关注市场动态，严格控制投资风险，确保资金安全。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、生效日期  
本公告自发布之日起生效。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

三十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

### 锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况  
公司于2023年3月17日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。

二、会议决议  
会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意公司向全体股东派发现金红利1.00元(含税)。

三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

二十九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

三十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

### 锦州神工半导体股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况  
经中国证监会核准，并经特别普通合伙人决议，公司于2022年4月10日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、募集资金存放情况  
公司将募集资金存放于募集资金专户，实行专户存储、专款专用。

三、募集资金使用情况  
公司募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款等。

四、募集资金使用效果  
募集资金使用符合公司发展规划，有效改善了公司财务状况。

五、募集资金存放与使用情况的专项报告  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

### 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

一、会议基本情况  
公司于2023年3月17日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。

二、会议决议  
会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意公司向全体股东派发现金红利1.00元(含税)。

三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

### 锦州神工半导体股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

一、会议基本情况  
公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》。

二、会议决议  
会议审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，同意公司向全体股东派发现金红利1.00元(含税)。

三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

### 锦州神工半导体股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票的公告

一、公告基本情况  
公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票的公告》。

二、公告内容  
鉴于2022年限制性股票激励计划部分授予尚未归属的限制性股票不符合相关法律法规及公司内部管理制度，经董事会决议，决定作废该部分股票。

三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

六、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

七、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

八、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

九、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十一、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十二、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十三、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十四、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。

十五、其他事项  
公司将按照相关法律法规及公司内部管理制度履行信息披露义务。